

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2025-005

聚灿光电科技股份有限公司

关于部分募投项目投产的自愿性披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目“年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目”（以下简称“募投项目”）目前已具备投产条件。现将相关情况公告如下：

一、项目基本情况

2024年3月5日、2024年3月21日，公司分别召开了第三届董事会第二十七次会议、2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，将原募投项目部分尚未使用的募集资金（共计 80,000 万元）用于建设“年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目”。募投项目全面达产后，公司将形成年产240万片红黄光外延片、芯片的产能，年均营业收入增加超6亿元，年均利润总额增加超1亿元。该募投项目由公司全资子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿迁”）负责实施，聚灿宿迁已于2025年1月11日举行项目投产仪式并开始投产运行。

二、对公司的影响

该募投项目的投产，标志着公司产品品类显著增加，产品服务能力更强，公司正式转型为全色系LED芯片供应商。意义重大，主要体现在以下几点：

（1）产品品类显著增加

公司当前产品为GaN基的蓝绿光芯片，募投项目产品为GaAs基红黄光芯片，公司产品品类显著增加。

（2）应用领域明显扩大

公司产品应用范围从照明、背光扩增到直显市场。与蓝绿光芯片主要用于通用照明、植物照明、车载照明、手机背光、车载背光、显示屏等有所不同，红黄光芯片主要用于户内外显示屏、汽车刹车灯、交通指示灯、景观装饰等。

（3）协同效应提升回报

显示屏需要红黄光芯片与蓝绿光芯片配合形成RGB模组，公司红黄光芯片将助力蓝绿光芯片市场的开拓。红黄光芯片技术难度较大，但回报较高，叠加协同效应能显著增厚公司业绩。

随着募投项目的投产，公司也从单色系LED芯片供应商转型为全色系LED芯片供应商，实现产品在照明、背光、显示三大应用领域的全覆盖，将继续保持当前效益规模领先地位，形成全方位竞争优势。

全色系产品、强有力品牌，对于公司提升市占率、巩固市场地位、拓展利润增长点具有积极推动作用，将助力公司实现价值和股东利益最大化，引领公司下一步高质量发展。

三、风险提示

由于该募投项目达到产能尚需一定时间，在生产经营过程中有可能面临市场需求变化、竞争加剧等因素的影响，存在项目效益不及预期的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二五年一月十二日